# 骨加工用ダイヤモンド砥粒工具製造技術の研究開発

## 舟田義則\* 根田崇史\* 山下順広\*

脳神経外科手術では頭蓋骨に穴をあける必要があり,通常,ニッケルメッキを用いた電着技術によってダ イヤモンド砥粒を表面に固着した工具が用いられる。しかしながら,使用中に工具の切れ味が低下すること, 主成分であるニッケルは金属アレルギーを引き起こす原因物質であることが問題視されている。本研究では, これらの問題を解決するため,レーザ光を照射して工具台金表面を溶融し,そこにダイヤモンド砥粒を噴射 して埋込み,凝固とともに固着する技術を開発し,穴あけ後の骨片を再利用可能とするチタン合金製骨穿孔 用中空工具の試作に適用した。加工性や生物学的安全性を調べた結果,電着工具では切れ味低下が見られた 骨皮質骨シートを穴あけ加工した場合,切れ味低下は見られなかった。さらに,電着工具では毒性ありとの 結果であった細胞毒性試験において,試作工具では無毒と判定され,その安全性が確認された。 **キーワード**:ダイヤモンド砥粒,電着,ニッケル,レーザ溶融,チタン合金,骨穿孔用工具

## Study on Manufacturing of Bone Drilling Tools with Diamond Abrasive Grains

## Yoshinori FUNADA, Takashi KONDA, Yorihiro YAMASHITA

In neurosurgery, drilling tools with diamond abrasive grains fixed to the surface through electrodeposition using nickel plating are utilized to make a hole in the skull. However, the tools' drilling performance deteriorates during use, and nickel causes metal allergy. To solve these problems, we developed a method in which the tool surface is melted by laser irradiation and the diamond abrasive grains are injected, and fixed upon solidification. We applied the method to hollow bone drilling tools made of titanium alloy that enable the reuse of bone fragments after drilling. The drilling performance of the tools did not change in drilling tests using cortical bone sheets, for which the performance of an electrodeposited tool deteriorated. The tool was confirmed as nontoxic via a cytotoxicity test, whereas an electrodeposited tool was found to be toxic in the same test.

Keywords : diamond abrasive grain, electrodeposition, nickel, laser melting, titanium alloy, bone drilling tool

## 1. 緒 言

開頭を伴う脳神経外科手術や神経内視鏡を使用した 治療では、脳を覆う頭蓋骨に穴をあける必要がある。 このとき、硬質物質であるダイヤモンド砥粒を表面に 固着した工具が使用される。高速回転させることでダ イヤモンド砥粒が切れ刃となり、頭蓋骨を削りながら 穴あけが可能である。

このような工具を製造するために必要なダイヤモン ド砥粒の固着は、メッキ技術を応用した電着によって 行われている。固着したいダイヤモンド砥粒を混合分 散させたメッキ液に工具素材である台金を浸漬し、電 極との間に電流を流すことによって台金表面にメッキ 層を析出させるとともに付近の砥粒を取り込み、固着

\*機械金属部

させる<sup>1)</sup>。ダイヤモンド砥粒に対する密着性が高く, メッキ層自体が強靱であることから,電着にはニッケ ルメッキが用いられている。骨より硬いガラスやセラ ミックス材料など工業材料加工向けのダイヤモンド砥 粒電着工具の製造にも広く利用されている。

一方で、ニッケルは人体にとって金属アレルギーを 引き起こす物質として知られ、欧州を中心に利用規制 (DIRECTIVE 94/27/EC)が始まっている<sup>2)</sup>。医療用工具 製造への利用規制には至っていないが、人体に対する 安全性が強く求められる医療機器として有毒性が危惧 されている。

また,従来の電着工具では,骨の穴あけなど使用中 に切れ味が低下し,医師が負担を感じることがある。 さらに,穴あけ後の骨加工片は切り屑として廃棄する しかなく,樹脂製のキャップを用いて手術後に穴を塞 いでいるのが現状であり,これら問題の改善が求めら れている。

そこで、本研究では、ニッケルメッキを使用せずに レーザ溶融にて工具台金表面に直接ダイヤモンド砥粒 を固着する技術を開発した。これを用いて、骨穴あけ 後に骨片を採取し、再利用可能とする中空形状の骨穿 孔用工具を製作するとともに、従来の電着工具と比較 しながらその加工性能や生物学的安全性を調べた。以 下にその詳細を述べる。

## 2. レーザ溶融による砥粒固着技術

## 2.1 原理

レーザ溶融によるダイヤモンド砥粒固着技術の原理 を図1に示す。工具台金表面にレーザ光を集光して短 時間だけ照射する。台金表面は局部的に加熱され,表 層がわずかに溶融する。そこに向けてダイヤモンド砥 粒を噴射すると,その一部が溶融部に埋め込まれ,レ ーザ光照射の停止とともに溶融部は凝固し,砥粒は台 金表面に固着される。ダイヤモンド砥粒を直接台金表 面に埋め込む手法であり,メッキや接着剤など異物を 介しての固着でないため,実現できれば人体に対して 安全性が高い工具製造技術になり得ると考えられる。

## 2.2 実験装置製作

レーザ溶融により工具台金表面に砥粒を固着するた めに製作した装置の外観とシステム構成を図2に示す。



図2 レーザ溶融砥粒固着装置

マルチビーム式半導体レーザ発振器内にて最大出力が 150Wで波長が975nmの3本のレーザ光を発振し,それ ぞれ伝送用光ファイバを介して専用のレーザヘッドに 導光し,焦点位置にて1点に集光される。集光径はø 0.28mmであり,最大合計出力は450Wに達する。一方, ヘッドの中心にはノズルが組み込まれ,砥粒供給機と チューブで接続されている。供給機からキャリアガス によって移送されるダイヤモンド砥粒がチューブを通 り,ノズルからレーザ光集光点に向かって噴射される。

## 3. レーザ溶融による砥粒固着基礎実験

## 3.1 実験方法

厚さ0.5mmのステンレス鋼(SUS304)板を立てて装置 に固定し,そのエッジ面に対して,図3に示すように ダイヤモンド砥粒(平均粒径0.2mm)を噴射しながら, レーザ光を断続的に照射した。なお,高温酸化を防ぐ ため,砥粒噴射およびシールドにアルゴンガスを使用 した。

## 3.2 砥粒固着プロセスの観察

レーザ溶融によるダイヤモンド砥粒の固着プロセス を明らかにするため、その様子を高速度カメラにより 観察した。図4は、レーザ光出力280W, 照射時間 20msecの条件で固着実験を行った際の観察データから、 特徴あるシーンを抜き出したキャプチャー画像である。 レーザ光照射中にエッジ面溶融部に到達した砥粒は激







 (a) 照射中
 (b) 1.6msec後
 (c) 6.7msec後

 図4
 高速度カメラによる砥粒固着プロセスの観察





しく破裂し,消失した。これは,溶融部からの熱を受けて表面が黒鉛化し,レーザ光エネルギーを直接吸収 したため,昇華温度まで一気に温度が上昇したものと 考えられる。一方,レーザ光照射停止後1.6msec後では, まだ高温状態にある溶融部からの熱により砥粒は明る く赤熱する様子が見られた。さらに,停止6.7msec後で は,溶融部の温度が下がり,半凝固状態にある中で, このタイミングで到達した砥粒はほとんど赤熱せずに 固着された。以上のことから,エッジ面に固着されて 残存するダイヤモンド砥粒は,レーザ光照射が停止し てから溶融部が凝固するまでの間に到達した砥粒であ ることが判明した。

## 3.3 固着砥粒の構造分析

レーザ光照射によって溶融痕に固着された砥粒の観 察結果の例を図5(a)に示す。この場合,3粒の砥粒が固 着されており,明瞭な角を残す砥粒や,角が丸くなり, 表面が黒く変色した砥粒など様々なものが存在する。 そこで,砥粒の結晶構造を調べるため,顕微ラマン分 光分析<sup>3)</sup>を行った。同図(b)はその結果である。黒く変



色し、角が丸い砥粒Cのラマンスペクトルには1580cm<sup>-1</sup> に鋭いピークが見られる。これは、結晶がグラファイ ト構造であることを示しており、レーザ溶融の熱によ ってダイヤモンド砥粒が黒鉛化したと考えられる。一 方、角が明瞭で透明な砥粒Aや角が若干丸くなった砥 粒Bのラマンスペクトルでは、1330cm<sup>-1</sup>にピークが見 られ、結晶がダイヤモンド構造であることを示している。 以上の結果から、レーザ溶融で発生する熱によって 黒鉛化する砥粒がある中で、ダイヤモンド構造を保っ たまま固着される砥粒が存在することが明らかとなっ た。

#### 3. 4 レーザ光照射条件の影響

レーザ溶融によるダイヤモンド砥粒固着について, ー回のレーザ溶融で固着できる砥粒の数に対するレー ザ光照射条件の影響を調べた。図6はその結果である。 レーザ光出力が高い程,また,レーザ光照射時間が長 い程,砥粒の固着数は増加する。レーザ光照射にとも なうエネルギー投入量が多くなると溶融範囲は広くな るため,固着される砥粒の数は増加すると考えられる。

一方,矢示のプロット点は,レーザ光照射に伴うエ ネルギー投入量はほぼ同じ条件である。しかしながら, 固着される砥粒の数は異なり,レーザ光照射時間の長 い方が固着数は多い。時間を掛けてエネルギーを投入 した方が,周囲の温度が上がりレーザ光照射が停止し てから凝固するまでの時間が長くなる。先述したよう にレーザ溶融によって固着される砥粒は,レーザ光照 射が停止してから溶融部が凝固するまでに到達したも のであり,その時間が長い程,固着される砥粒数は増 加するといえる。

## 4. レーザ溶融による工具試作

## 4. 1 骨穿孔用中空工具

## 4.1.1 工具試作

現在, 脳神経外科手術において頭蓋骨の穴あけには, 中実形状の工具が使用されている。この場合、切り粉 は全て加工屑として廃棄するしかなく,手術後の穴は, 樹脂製のキャップで塞がれるのが現状である。穴あけ 後の切り粉を再利用して穴を塞ぐことができれば、患 者にとってより安全な手術が可能となる。

そこで、穴あけ後の加工片を採取し、骨片として再 利用するため、レーザ溶融によるダイヤモンド砥粒固 着技術を用いてパイプ形状の骨穿孔用中空工具を試作 した。図7にその外観を示す。これは、厚さ0.5mmで外 径 φ 10mmのステンレス鋼(SUS304)製パイプ状工具台 金を周速10mm/secで回転させながら、エッジ端面に、 レーザ光出力280W, 照射時間20msec, 繰り返し10pps の条件でダイヤモンド砥粒を固着した結果である。周 方向に1mm間隔でレーザ溶融痕が形成され、一つの溶 融痕に複数のダイヤモンド砥粒が固着されており、工 具としての機能を有することが期待できる。

## 4.1.2 ドレッシング

砥粒を固着した工具では,使用前にドレッシング作 業が一般的に行われる。その目的は様々であるが、今 回のように医療用工具として使用する場合,手術中に 砥粒が脱落することを防ぐため, 固着不完全な砥粒を 事前に除去することを目的に実施した。図8はその効 果を調べた結果である。ドレッシング後では、固着不



図7 レーザ溶融により試作した骨穿孔用中空工具



(b) ドレッシング後 (a) ドレッシング前 図8 ドレッシング効果

0.2mm

完全なダイヤモンド砥粒が脱落し、消失していること がわかる。電着工具では、砥粒の脱落を防ぐには、高 さの6割以上がメッキ層に埋没している必要があると 言われている4。レーザ溶融によりダイヤモンド砥粒 を固着した工具でも同様に考えることができ、レーザ 溶融部が凝固する直前に到達する砥粒については埋没 が浅く、使用中に脱落する可能性が高いため、ドレッ シングによる事前除去が必要である。

一方,ドレッシングによって除去されずに残留した 一部のダイヤモンド砥粒について注目すると,全面黒 色であった表面がドレッシングによって削り取られ, 透明感のあるダイヤモンド部分が表面に露出している ことが認められる。これは、固着にともなうダイヤモ ンド砥粒の黒鉛化は表層部のみであり、内部にダイヤ モンド部分が残存していることを示している。ラマン 分光分析によって黒鉛化したと判断される砥粒であっ ても、分析に使用するプローブ光(Arイオンレーザ光) の侵入深さはせいぜい1µm程度であるため5), 砥粒の 形状崩れが少ない場合には、内部にダイヤモンド部分 が残っている可能性は高い。

## 4.2 加工性能評価

図9(a)に示す装置を用いて、300rpmの速度で試作し た工具を回転させながら板厚3mmのソーダガラス板に 3mm/secの速度で切り込んだ。その結果,同図(b)に示 すようにソーダガラス板を破壊することなく、明瞭な 溝がリング状に形成された。試験後の工具について, その表面を観察した結果、砥粒は脱落することなく残 存していた。以上のことから、工具としての機能を十 分有することが明らかになった。



(b) 加工実験結果 (a) 試験機 図9 試作工具による穿孔実験



図10 試作工具によるガラス厚板穿孔実験結果



(a) チタン合金(レーザ光出力:130W)



(b) ステンレス鋼(レーザ光出力:180W) 図11 レーザ溶融砥粒固着における工具素材の影響

図10は、板厚10mmのソーダガラス板に対して、試作 した工具を回転させながら0.1mm/secの低速で切り込ん だ結果である。穴周辺には亀裂や欠けは見られず、ま た、工具の内側から円柱状の加工片を取り出すことが できた。このとから、試作した工具は、中空構造とす ることで骨を破壊することなく貫通穿孔可能で、しか も再利用が期待できる骨片を採取可能な骨穿孔用工具 として有用であることが示された。

## 5. チタン合金製骨穿孔用中空工具

## 5.1 チタン合金製台金への砥粒固着

肉厚0.5mm,外径 φ 10mmのチタン合金(Ti6Al4V)製 中空台金のエッジ端面に対してレーザ溶融によってダ イヤモンド砥粒を固着した。図11(a)は、レーザ光出力 130W,照射時間10msecの条件でチタン合金製台金に ダイヤモンド砥粒を固着した結果である。また、比較 のため、同図(b)にレーザ光出力180W,照射時間



図12 砥粒固着方法と工具素材による加工性能の違い

10msecの条件でステンレス鋼製台金に固着した結果を 示す。レーザ溶融痕の大きさに両者で差はあまり見ら れないことから、チタン合金製台金の方がより低出力 のレーザ光照射によってダイヤモンド砥粒の固着が可 能であると言える。チタン合金とステンレス鋼とでは 比熱はほぼ同じであるが、比重はチタン合金の方が小 さく、ステンレス鋼の6割未満であるために熱容量が 小さい。また、熱伝導率もチタン合金の方が小さく、 ステンレス鋼の1/2程度である<sup>6)</sup>。よって、チタン合金 の方が熱は拡散しにくく、温度上昇しやすいことから、 台金表面の溶融に必要なレーザ光出力は低くて十分で あると推定される。

また, チタン合金製台金の方が, 溶融痕に固着され ているダイヤモンド砥粒に透明感があるものが多く, 黒鉛化する砥粒が少ない傾向にある。ステンレス鋼の 主成分である鉄に比べてチタンの黒鉛化触媒作用が小 さいためと考えられる<sup>7)</sup>。さらに, チタン合金製台金 の方が, ステンレス鋼製台金に比べて固着ダイヤモン ド砥粒に対する溶融部の付きまわり性が高い。これは, ダイヤモンドに対する溶融金属の濡れ性が鉄に比べて チタンの方が高いためと考えられる<sup>8)</sup>。

#### 5. 2 加工性能比較

チタン合金製およびステンレス鋼製中空工具の加工 性能を電着技術によって製作した中空工具と比較する ため、それぞれの工具を300rpmの速度で回転させなが ら100Nの一定力で被削材に切り込み、穿孔時間と穿孔 深さを測定した。被削材として、人骨を模擬した板厚 3mmの皮質骨シート(ガラス繊維強化樹脂)<sup>9)</sup>を用いた。

図12にその結果を示す。電着技術によって製作した

工具では、時間による穿孔深さの増加は曲線的である ことから、穿孔速度は穿孔開始直後から常に減少し続 け、深さ2.5mmの穿孔に要した時間は20sec以上であっ た。このような切れ味の低下は、穿孔に伴って発生す る切り屑が砥粒間に付着して目詰まり状態に陥ったた めと考えられる。

これに対して、ステレンス鋼製台金にレーザ溶融に よりダイヤモンド砥粒を固着した工具では、時間によ る穿孔深さの増加は、穿孔開始から深さ1.5mm程まで は直線的であり、切れ味の低下は見られない。1mm間 隔での適度な固着砥粒群の配置によって切り屑が効果 的に排出され、砥粒の目詰まりが抑制されたと考えら れる。同工具は穿孔1.5mm以降で切れ味の低下が認め られるものの、深さ2.5mmの穿孔に要した時間は12sec 程であり、電着工具に比べて切れ味が大幅に改善され たことが明らかになった。

さらに、台金にチタン合金を用いた工具では、時間 による穿孔深さの増加は、終始直線的であり、切れ味 低下は一切認められない。ステンレス鋼製台金の工具 に比べて砥粒の黒鉛化が少なく、溶融金属との濡れ性 が高く強固に固着していることから、穿孔中での砥粒 の摩滅や脱落が少ない工具であると考えられる。

#### 5.3 細胞毒性試験による生物的安全性評価

レーザ溶融によりダイヤモンド砥粒を固着した骨穿 孔用中空工具の生物学的安全性を評価するため, ISO-19930-5に準拠した細胞毒性試験を実施した。主な試験 条件を表1に示す。チタン合金製工具と比較のための 電着工具を検体とし,液状のM05培地にそれぞれの工 具を一定条件下で浸漬して原液を作製した。各原液と それらを元のM05培地で薄めた希釈液を試験液とし, 各試験液でチャイニーズハムスター肺由来のV79細胞 を100株ずつ培養した。その後,形成されるコロニー の数を測定し,コロニー形成率を算出した。

図13に細胞毒性試験の結果を示す。ニッケルメッキ を用いた電着工具では、原液で培養した細胞はコロニ ーを形成することなく全て死滅した。濃度を13%まで 希釈して、ようやく細胞はコロニーを形成した。これ に対して、チタン合金製台金にレーザ溶融にてダイヤ モンド砥粒を固着した工具では、原液で培養した細胞 であってもコロニーを形成し、その割合は95%以上と 高い値を示した。よって、細胞毒性は全くなく、ニッ ケルメッキを用いる従来の電着工具に比べて遙かに安

_		表1 主な細胞毒性試験条件
_	試験機関	(一社)食品薬品安全センター
	試験細胞	V79細胞 (チャイニーズハムスター肺由来)
	培 液	M05培液
	浸漬条件	5%CO2, 37±1°C, 24±2時間
	培養条件	5%CO2, 37°Cで6日間培養



全性が高いことが明らかになった。

以上のことから,ニッケルメッキを使用して製造さ れる電着工具に比べて,チタン合金製台金にレーザ溶 融にてダイヤモンド砥粒を固着した工具は,切れ味低 下のない高性能な工具であると同時に,生物学的安全 性が極めて高い工具であることが示された。

## 6.結 言

本研究では、ニッケルメッキを使用せずにレーザ溶 融にて工具台金表面に直接ダイヤモンド砥粒を固着す る技術の開発を試みた。これを用いて、骨穴あけ後に 骨片を採取して再利用可能とする中空形状の骨穿孔用 工具を製作するとともに、従来の電着工具と比較しな がらその加工性能や生物学的安全性を調べた。得られ た結果は以下のとおりである。

- (1) レーザ光を照射して工具台金表面を溶融し、そこ に向けて噴射して埋込むことによって、結晶構造 を保ったままダイヤモンド砥粒を固着することが 可能となった。
- (2) レーザ光出力が高い程,また、レーザ光照射時間 が長い程,1回のレーザ光照射によって固着するダ イヤモンド砥粒の数が多くなった。
- (3) パイプ状の工具台金に対してレーザ溶融にてダイ ヤモンド砥粒を固着して試作した穿孔用中空工具

では,ソーダガラス板への穴あけ,及び加工後に 加工片の採取が可能となった。

(4) チタン合金を工具台金素材として試作した骨穿孔 用中空工具は、ニッケルメッキを使用して製造す る電着工具に比べて、皮質骨シートへの穴あけに おいて切れ味の低下がほとんどみられなかった。 また、電着工具では有毒と判定された細胞毒性試 験において、本工具では細胞の死滅がみられず、 生物学的安全性が示された。

## 謝 辞

本研究は、平成28年度から平成30年度に実施された 戦略的基盤技術高度化支援事業「患者の負担を低減す る脳神経外科手術用ダイヤモンド砥粒コーティング工 具の開発」の中で行われた研究開発成果である。関係 者に感謝します。

## 参考文献

- 1) 西羅正芳,山岸憲史. 電着法によるダイヤモンド,c-BN切 削工具. 表面技術. 2000, Vol. 51, No. 4, p. 354-358.
- 2) 小林道雄. 金属アレルギーと表面処理. 表面技術. 1994,

Vol. 45, No. 9, p.907-913.

- 片桐元. 炭素材料のラマンスペクトル. 炭素. 1998, Vol. 1998, No. 183, p. 168-172.
- 4) 佐藤金司,横山俊雄,鈴木数夫. 電着ダイヤモンド砥石に おけるニッケル膜の単粒に対する保持力. 表面技術. 1995, Vol. 46, No. 4, p. 371-374.
- 5) 三浦健一,中村守正. ラマン分光法によるDLC膜中水素濃 度の分析. 表面技術. 2008, Vol. 59, No. 3, p. 203-205.
- 6) 日本機械学会編. 機械工学便覧 応用編 B4材料学・工業 材料. 丸善, 1984, p. B4-7.
- 7) 楊政峰,吉川昌範. 熱化学反応によるダイヤモンド膜の研 磨. 精密工学会誌. 1991, Vol. 57, No. 3, p. 504-509.
- 豊洋通,井出敞,八木秀次,後藤英和,遠藤勝義,広瀬喜 久治,森勇藏.液体金属の濡れ性に関する分子軌道計算 による考察.精密工学会誌. 2000, Vol. 66, No. 12, p. 1906-1910.
- 9) 大晃太,波多伸彦,松村有子,緒方徹,矢作直樹,佐久間 一郎,土肥健純.骨穿孔小型軟性ドリルを用いた骨髄移 植用造血幹細胞採取デバイスの開発.日本コンピュータ 外科学会誌.2002, Vol. 4, No. 2, p. 51-60.